PAT-NO:

JP401095599A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01095599 A

TITLE:

CONTROL PANEL

PUBN-DATE:

April 13, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKAI, TOSHIYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY SHINKO ELECTRIC CO LTD N/A

APPL-NO:

JP62252441

APPL-DATE:

October 8, 1987

INT-CL (IPC): H05K007/20, H02B001/12

US-CL-CURRENT: 361/697

# ABSTRACT:

PURPOSE: To enable an efficient cooling by providing two cooling air

intakes, and allowing the two wind tunnels provided in the container space to

be communicated with the respective cooling air intakes at the cooling air

intakes side and to merge with each other at the cooling air discharge port side.

CONSTITUTION: The cooling air intake is divided into two cooling air intakes

5A, 5B, and the two wind tunnels 12, 18 provided surrounding units to be cooled

8, 10 in the container space are made to respectively

communicate with the cooling air intakes 5A, 5B and to merge with each other at the cooling air discharge port 6 side. Accordingly, a cooling air A having flowed from the cooling air intake 5A into a room 4A flows out into the wind tunnel 12 through a duct 17 after cooling the electrical appliance unit 10, and the cooling air A having flowed from the cooling air intake 5B into a room 4B enters the wind tunnel 12, moves upward while removing heat from a radiator fins 8A group of the semiconductor unit 8, merges with the cooling air A from the duct 17 at a merging section 19, and flows out into the atmosphere from the cooling air discharge port 6. With this, an efficient cooling can be performed.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

# 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平1-95599

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)4月13日

H 05 K 7/20 H 02 B 1/12 H-7373-5F A-7509-5G

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

国発明の名称 制御盤

②特 願 昭62-252441

②出 願 昭62(1987)10月8日

個発明者 中井

敏 之

愛知県豊橋市三弥町字元屋敷150番地 神鋼電機株式会社

豊橋工場内

⑪出 願 人 神鋼電機株式会社

東京都中央区日本橋3丁目12番2号

砂代 理 人 弁理士 小 林 傳

#### 明 知 春

# 1.発明の名称

#### 制御幣

#### 2.特許請求の範囲

(2)第1の風洞は、第2の風洞内を冷却風排出口側

に向つて伸びるダクトを有していることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の制御盤。

(3)第2の被冷却ユニツトが、半導体ユニツトであって、その放然フィンが制御盤函体内の収納空間外から第2の風洞内に伸びていることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の制御盤。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、制御盤の冷却構造の改良に関する。 (従来の技術)

第2図は、静止型の電力変換装置、例えば、定 電圧定周波電源装置の制御盤の従来例を示したも のである。同図において、1は制御盤の函体、

1 Aは函体 1 の前面パネルである。函体 1 の内部 は隔壁 2 で前面パネル 1 A側の収納空間 3 と背板

1 B側の収納空間 4 とに区画されている。収納空間 4 は背板 1 Bの下部に形成された冷却風取入口 5 と天板 1 Cに形成された冷却風排出口 6 を通して外部に速通しており、冷却ファン7によつて、

、該収納空間 4 内に冷却風取入口 5 から冷却風排 出口6に向つて流れる空気流(冷却風) A が形成 される。電力変換装置を構成する各ユニツトのう ち、塵埃を嫌うユニツト、即ち、トランジスタ等 スイツチング素子からなり主回路を構成する半導 体ユニツト8やプリント基板等を含む制御ユニツ ト9は収納空間3に収納され、他の電気機器ユニ ツト10は冷却を要するために収納空間4に収納 される。半導体ユニツト8は上記のように臨埃を 嫌うが冷却する必要があるので、その放熱フィン 8 A 群を収納空間 4 内に突出させて電気機器ユニ ツト10と同様に強制通風冷却するようになつて いる。11は板状の仕切りであつて、隔壁2およ び左右の側板1D、1Bとの間に半導体ユニツト 8の放熱フイン8A群を囲む風洞12を画成して 天板1Cから所定長さだけ垂下している。13、 14はフィルタである。

この従来の冷却構造では、冷却風Aは電気機器 ユニット10を冷却したのち、風洞12に入り、 該風洞12を通過する間に放熱フィン8Aから奪

排出口に対して直列状の配置となる複数の被冷却 ユニットを、函体の大型化を招くことなく、共に 能率良く冷却することが可能な制御盤を提供する ことを目的とする。

# (問題点を解決するための手段)

(作用)

然して冷却風排出口6へ抜ける。

# (発明が解決しようとする問題点)

このように従来のものでは、風洞12に流入し た冷却風Aは、既に、電気機器ユニツト10から 奪つた熱で、その温度が外気温度より高くなつて おり、この昇温により奪熱効果が低下した冷却風 Aが半導体ユニツト8の放熱フィン8A群に触れ て冷却風排出口6側へ流れるので、半導体ユニツ ト 8 に対する冷却能率が低く、同じ冷却風流路に 配設してあるのに、一方の被冷却ユニットである 種気機器ユニツト10は充分に冷却されるが、他 一方の被冷却ユニツトである放熱フィン8A群の冷 却は不充分になるという問題があつた。勿論、半 導体ユニツト 8 の放熱フイン 8 A 群と電気機器ユ ニツト10を並列的に配置してそれぞれに専用の 風洞を設ければ問題は無くなるが、制御盤が大型 化し、所要の設置スペースが拡大し、函体1に要 する費用が高価になるという問題があつた。

この発明は上記した従来の問題を解消するためになされたもので、スペース節約のために冷却風

この発明の冷却構造では、第1の冷却風取入口から取り込まれた冷却風は第1の被冷却ユニットを冷却したのち、そのまま冷却風排出口へ流れ、また、第2の冷却風取入口から取り込まれた冷却風は第2の被冷却ユニットを冷却したのち、そのまま冷却風排出口へ流れ、第1の被冷却ユニットとが共に外気温度の冷却風で冷却される。

#### (実施例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図および第2図において、5 A および5 B は第1および第2の冷却風取入口であつて、第1の冷却風取入口5 A は、背板1 B における電気機器ユニット10に対向する高さ位置に、また、第2の冷却風取入口5 B は、背板1 B における冷却フィン8 A の群に対向する高さ位置に形成されている。15 は機仕切りであつて、背板1 B と隔壁2とに亘つて設けられて、収納空間4 内を、電気機器ユニット10 側の風洞となる室4 A と半導体

ユニット 8 の放然フィン 8 A 群倒の室 4 B との上下 2 室に 区で 第 1 の 市 知風 取入口 5 A は 室 4 A に、第 1 の 市 知風 は 室 4 A に、第 1 1 1 1 2 との は 第 2 の 市 1 1 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 3 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 3 を

この構成では、冷却風取入口5 Aから室4 A内に流入した冷却風Aは電気機器ユニット1 0を冷却した後、ダクト1 7を通つて風洞1 2に流出し、冷却風取入口5 Bから室4 B内に流入した冷却風Aは風洞1 2内に入り、半導体ユニット8の放然フィン8 A群から奪熱しつつ上昇し、合流部

口から冷却風を取り込む互いに独立した風洞を形成してそれぞれの風洞内で第1および第2の被冷却ユニットを冷却するので、両被冷却ユニット共に冷却風取入口温度の冷却風で冷却することができ、被冷却ユニットの配置位置によって冷却能が低下するのを防止することができる。

# 4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例を示す縦断面図、第 2図は上記実施例の一部断面背面図、第3図は従 来の制御盤を示す縦断面図である。

1…・函体、4…・収納空間、4A、4B…・室、5A、5B…・冷却風取入口、6…・冷却風排出口、8…・半導体ユニット、8A…・放然フイン、10…・電気機器ユニット、12、18…・風洞、17…・ダクト、A…・冷却風。

特許出願人 神綱電機株式会社 代理人 弁理士 小林 傅 19でダクト17からの冷却風Aと合流して冷却 風排出口6から外気中に流出する。

本実施例では、冷却風排出口6例では合流するが、実質的には独立している風洞12と室4A内で半導体ユニット8の放然フィン8A群と電気機器ユニット10を冷却するので、両者共に充分に冷却することができる。

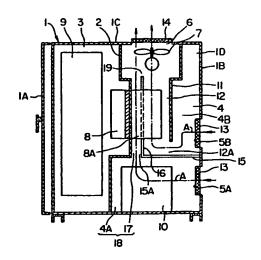
この実施例では、検仕切り15で収納空間4内を上下に区画して下側の、電気機器ユニット10側の室4Aを、風洞12内を通るダクト17で冷却風排出口6近傍に連通させたので、従来の各被冷却ユニットの配置を変更することなく上記効果を得ることができる。

なお、上記実施例では、ダクト17は一本であるが、複数本設ける場合もある。

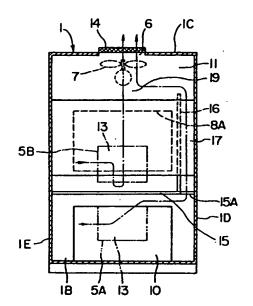
#### (発明の効果)

この発明は以上説明した通り、制御盤内において、第2の被冷却ユニットを、第1の被冷却ユニットを、第1の被冷却ユニットに対し冷却風排出口側に配設する場合に、冷却風排出口側では合流するが、異なる冷却風取入

第 | 図



第2図



第3図

